

## **杭州格林达电子材料股份有限公司**

### **关于 2020 年度业绩说明会召开情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所有关规定，杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日（周四）上午 11:00-12:00 在上海证券交易所上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了 2020 年度业绩说明会，针对公司 2020 年度业绩和经营情况等与广大投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行现场回答，同时回复了前期通过电子邮件等多种渠道收集到的相关问题。关于本次说明会的召开事项，公司已于 2021 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体披露了《杭州格林达电子材料股份有限公司关于召开 2020 年度业绩说明会的预告公告》（公告编号：2021-011）。

现就本次说明会召开情况公告如下：

#### **一、本次说明会召开情况**

2021 年 4 月 29 日上午 11:00-12:00，公司在上海证券交易所上证 e 互动网络平台“上证 e 访谈”栏目，以网络互动方式召开了 2020 年度业绩说明会，公司董事长蒋慧儿女士、总经理方伟华先生、财务总监蒋哲男女士、董事会秘书徐华先生和保荐代表人陆晓航先生出席了本次说明会，就 2020 年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并回答投资者普遍关注的相关问题。

#### **二、本次说明会投资者提出的主要问题和公司答复情况**

公司在本次说明会上就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下：

1、公司 2020 年杭州项目投产后，TMAH 产能增加了。但公司原有 5.6 万吨 TMAH 显影液产能，之前状态是满产满销，新增 3.4 万吨产能后，产能利用率反

而下降，是何原因？

回复：公司 TMAH 原有产能是 5.6 万吨，截止去年下半年公司“年产 7 万吨新型显示材料电子化学品扩产项目”（一期）投产，新增了 3.4 万吨 TMAH 显影液和 2 万吨混配产品的产能。2020 年主要功能湿电子化产品的生产量为 68732.6 吨，同比增长 10.05%。考虑到老装置的安全生产、新装置投产时间节点、新增产能存在爬坡期等因素，公司对新老装置的产能进行了合理的分配，公司 TMAH 实际产能利用率整体还是维持在较高水平，后续产能利用率将随市场放量逐步提升。

2、2020 年化工市场波动很大，主要化工原料出现不同程度上涨。公司原材料碳酸二甲酯价格上涨较大，但公司的产品价格没有上涨，从四季度销售情况看 TMAH 显影液价格不增反而小幅下降，原因何在？

回复：受国际经济的影响，2020 年公司主要原材料出现较大波动，导致短期内公司生产成本有所上升，后续公司将通过供应商多元化、灵活招标议价等方式控制原材料采购成本。公司 TMAH 的销售价格是以市场价格为基础确定，综合了在确保销售价格体现公司产品质量和技术优势的前提下，根据公司战略规划、经营目标、产品市场需求、竞争格局、运输方式和距离等情况，在保证一定毛利率的基础上，参考客户额外要求及回款期限等因素，最终确定产品价格。2020 年主要功能湿电子化学品平均售价有所下降，其主要原因一是市场销售量提升对定价产生影响；二是新增客户的销距低于平均销距，物流费用下降，对价格的影响；三是汇率波动对价格产生影响。

3、2021 年公司产品价格情况，TMAH 显影液是否有提价计划还是已经提价？

回复：目前，公司 TMAH 显影液的定价原则没有变化，还是以市场价格为基础确定，综合了在确保销售价格体现公司产品质量和技术优势的前提下，根据公司战略规划、经营目标、产品市场需求、竞争格局、运输方式和距离等情况，在保证一定毛利率的基础上，参考客户额外要求及回款期限等因素，最终确定产品价格。

4、格林达杭州扩产项目一期已经投产，那么二期还建不建设？什么时候能建成投产？

回复：为了适应下游面板和半导体市场发展的方向和趋势，满足下游的持续增长的需求，公司将根据市场实际需求推进“年产 7 万吨新型显示材料电子化学

品扩产项目”项目二期建设。

5、四川格林达项目进度如何？一期和二期分别什么时候建成投产？

回复：四川格林达项目一期为 IPO 募投项目，建设年产 4 万吨 TMAH 显影液、0.5 万吨铝蚀刻液和 1.5 万吨含氟类缓冲氧化蚀刻液（BOE 蚀刻液）。建设期为 12 个月，目前已进入项目建设阶段，预计 2022 年上半年建成投产。项目二期将根据未来市场需求再行计划。

6、公司 SEMICG5 研发到什么程度了，什么时候可以投产？技术研发方面，公司在高端集成电路制造用湿电子化学品领域有何进展？是否在某些下游企业已实现国产替代？

回复：SEMIG5 是目前国际 SEMI 标准化组织针对 IC 制造中的不同线宽对湿电子化学品标准等级要求的最高等级。对应集成电路不同技术水平，所需要湿电子化学品的标准越高，纯度和洁净度的要求也就越高。一般 G4 和 G5 分别能满足 IC 线宽 0.09~0.2  $\mu\text{m}$  和 <0.09  $\mu\text{m}$  的大规模集成电路和超大规模集成电路制造。公司正在加大和相关下游企业进行技术交流以及合作开发，以满足下游企业对湿电子材料的要求。公司“半导体集成电路级高纯绿色四甲基氢氧化铵显影液专用化学品开发”项目为浙江省“2020 年省级重点研发项目”，目前该项目按照开发计划已完成了浙江省专家组的中期项目验收。公司“光刻胶用显影液（极大规模集成电路用）”项目隶属于国家科技重大专项项目，目前该项目开发配方通过半导体目标厂商实验室评估，同时进入供应商导入和现场稽核阶段，启动产线送样测试环节。

本次说明会具体情况详见上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台（<http://sns.sseinfo.com>）“上证 e 访谈”栏目。

感谢各位投资者参加公司的 2020 年度业绩说明会，因说明会时间所限，欢迎投资者继续通过电话、邮件、传真、上交所 e 互动平台等方式与公司进行交流。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日